

杭州晶华微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	凛冬资产、九禄投资、百盈私募
时间	2026 年 8 月 13 日
地点	线下会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：纪臻
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍环节 简单介绍公司发展历程和业务情况。 二、问答环节 Q1：请介绍公司 2026 年上半年的业绩情况。 答：2026 年上半年，公司实现营业收入 10,716.65 万元，同比增长 36.31%；实现归属于母公司所有者的净利润-201.94 万元，同比减亏 91.21%。其中，第一季度，公司实现营业收入 4,609.90 万元，同比增长 24.46%；归母净利润亏损 441.05 万元，同比减亏 56.50%；第二季度，公司实现营业收入 6,106.75 万元，同比增长 46.86%；归母净利润 239.11 万元，同比增长 118.65%。公司营收保持稳健增长，盈利持续改善。2026 年上半年，公司营收实现同比增长，主要为以下三方面驱动：一是医疗健康 SoC 芯片业务中，血糖仪芯片、血压计芯片已向国内头部品牌客户完成批量交付并持

	续放量，销量同比增长 172.01%，收入同比增长 215.33%；二是得益于宏观贸易环境改善与终端需求恢复，仪器仪表芯片销量同比增长 38.14%，收入同比增长 30.31%，智能家电芯片销量同比增长 20.97%，收入同比增长 19.14%；三是新一代信号调理及变送输出芯片与电池管理芯片等市场拓展顺利，销量稳步提升。 Q2：请问公司有哪些产品线布局？ 答：公司始终专注于高性能模拟及数模混合集成电路的研发与应用，深耕带有高精度 ADC 的信号处理 SoC 芯片技术，面向医疗健康、工控仪表、智能家电、电池管理等下游终端应用市场，整合算法及应用解决方案，为客户提供高品质、高性价比的优质产品。此外，为更好满足现有客户需求并与现有产品线形成配套（如医疗健康领域的动态血糖监测 CGM、电池管理领域的两轮车应用等），实现“AFE+MCU+无线传输+数据分析+应用方案”的全链条服务能力，公司于 2025 年新设了物联网无线传输产品线。物联网无线传输市场空间广阔，该布局也将助力公司拓展增量市场。 Q3：请问公司研发人员情况及有哪些措施留住人才？ 答：截至 2026 年半年度，公司研发人员 141 名，占员工总数 61.30%。公司会根据产品规划和布局，持续吸引研发人才加入，并执行匹配的激励与约束机制，不断保持团队的活力和稳定。 Q4：请问公司业务有哪些增长点？ 答：公司专注医疗健康、工控仪表、智能家电、电池管理及物联网无线通讯五大核心领域，围绕客户需求拓展新产品，进一步完善产品矩阵，为客户提供更丰富的芯片产品组合及一站式解决方案。2026 年上半年，公司在各产品领域研发取得积极进展： 医疗健康领域，高性价比智慧健康测量 SoC 系列芯片已全部
--	---

	完成测试，进入量产阶段；动态血糖仪 AFE 芯片、4/8 电极 BIA AFE 芯片等多个项目正加紧样片测试与验证；新一代 HCT 血糖仪 SoC 芯片已于上半年立项，计划于三季度完成流片。 工控仪表领域，中高端万用表 SoC 芯片已完成首版样片测试，正进行迭代优化；面向高性价比的新一代自动量程万用表 SoC 芯片已立项，设计工作正积极推进；传感器及变送器全自动标定与温补系统项目、LCR 数字电桥方案开发及带电感测量功能的万用表方案均已完成研发，逐步落地于客户应用。 智能感知领域，高性价比 8 位 MCU 芯片已顺利量产；相关触控方案、开发工具及 FOC 算法等均已完成技术储备，具备客户交付能力；面向更高性能需求，下一代 32 位 MCU 及配套开发工具的研发已全面展开。 电池管理领域，多款保护芯片及高性能系统板卡方案已进入量产；系列 AFE 芯片与高串数电池监控保护芯片正持续优化并扩大客户试用；面向主动均衡应用的新一代 AFE 芯片已于上半年完成立项，前期设计正积极推进。 物联网领域，双模蓝牙 SoC 芯片已顺利流片，样片验证有序开展；BLE 蓝牙 SoC 芯片设计加速推进，计划于第三季度送出流片。 Q5：是否会继续关注并购机会？ 答：考虑到行业周期发展的情况，公司会适当关注并购机会。若有具体并购计划或实质性进展，公司将严格按照相关法律法规及信息披露要求，及时履行审议程序并对外公告。
附件清单	无
日期	2026 年 8 月 14 日